Requested Patent:

JP60101942A

Title:

METHOD OF MEASURING ETCHING PIT ON SURFACE OF SINGLECRYSTAL AND APPARATUS THEREFOR;

Abstracted Patent:

JP60101942;

Publication Date:

1985-06-06;

Inventor(s):

NOMURA KAZUO; others: 01;

Applicant(s):

MITSUBISHI KASEI KOGYO KK;

Application Number:

JP19830208875 19831107;

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L21/66; G01B11/30; G01N21/84;

Equivalents:

ABSTRACT:

PURPOSE:To easily measure the etching pit at the surface of single cyrstal by selectively exposing defective crystal part through the etching process to the flat crystal surface and measuring a number of reflected light fluxes corresponding to the etching pit among the lights reflected from the exposed surface which is irradiated with the light from the one direction.

CONSTITUTION:An X-Y-Z automatic stage apparatus 6 is disposed on a reflecting type occulting sight microscope 1, an etching-processed single crystal semiconductor is placed thereon and irradiated with the light emitted from a lighting source 2 through a rotating shielding disk 3, a half-mirror 4 and an objective lens 5. The light reflected from substrate is detected by an image pick-up apparatus 8 through an automatic focusing apparatus 7. An output signal is processed by an image processor 9 with an A-D converter being controlled by a CPU11, memory 12 and computer system 10 comprising printer 13 and the reflected light fluxes corresponding to the etching pit is measured. The stage apparatus 6 is previously controlled by the system 10.

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60-101942

Mint Cl.

識別記号

庁内整理番号

@公開 昭和60年(1985)6月6日

H 01 L 21/66 11/30 G 01 B G 01 N 21/84 6603-5F 8304-2F 6539-2G

審査請求 未請求 発明の数 2 (全6頁)

図発明の名称

単結晶表面のエッチピットの測定方法およびそのための装置

顧 昭58-208875 ②特

23出 願 昭58(1983)11月7日

@発 明 者 野 村 雄

横浜市緑区鴨志田町1000番地 三菱化成工業株式会社総合

研究所内

@発 明 者 獖

子 洋

横浜市緑区鸭志田町1000番地 三菱化成工業株式会社総合

研究所内

⑪出 願 人

三菱化成工業株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目5番2号

外1名 弁理士 長谷川 の代 理 人

Ш

鄋 劃 君

発明の名称

単結晶表面のエッチピットの初定方法および

- そのための装置 特許耐求の範囲 平担な単結晶の表面をエッチング剤で処理 することにより該表面の結晶欠陥部分に選択 的に形成させたエッチピットの個数を測定す る方法であつて、エッチピットの存在する単 結晶表面に一方向から光を照射し、該表面か らの反射光のうちエッチピットからのものを 選択して検知装置で受光し、受光した反射光 の光線束の数をもつてエッチピットの個数と することを特徴とする方法。
- (2) 単結晶が単結晶ウエハーであることを特徴 とする特許請求の範囲第/項記載の方法。
- (3) 検知装置が撮像機器を含んでおり、その撮 像面上に反射光の光線束の映像を形成させ、 この映像をイメージプロセッサーで処理して 光線束の数を自動的に算出することを特徴と

する特許請求の範囲第1項または第2項記載 の方法。

- (4) 平担な単結品の表面にエッチング剤による 選択的エッチングにより形成されているエッ チピットの個数の制定装置であつて、
 - 単結晶を保持する手数段
 - 単結晶のエッチピットが存在する表面に 一方向から光を照射する手数段
 - 単結晶裂面への光の照射方向を調整する 手数、むよび
 - 単結晶表面からの反射光のうち、エッチ ピットからの反射光が到途する位置に受光 面を有する反射光の検知手段
 - を有することを特徴とする装置。
- 検知手段が受光した反射光の光線束の数を 自動的に舒川する手段を有することを特徴と する特許請求の秘囲第4項記載の装置。
- 発明の詳細な説明

本発明は単結晶表面のエッチピットの測定方 **込むよびそのための装置に関するものである。**

特に本発明は単結晶ウエハーの表面のエッチピットの個数を光学的に測定する方法およびそのための装置に関するものである。

単結晶ウェハーは、集積回路素子その他の電子部品の素材として、今日の電子工変を支えている極めて重要な製品である。単結晶ウェハーには結晶欠陥が存在するが、その密度が高すぎるとこれを素材とする電子部品の性能が低下するので、単結晶ウェハーの品質管理においては、結晶欠陥密度の測定が重要な項目となつている。

単結晶ウェハーの結晶欠陥密度の初記は、爪 結晶ウェハーを化学エンチング剤で選択状化の 部、サングして、結晶大学ングを形成させ、その で変を明定することにより行なわれている。で で変を単結晶ウェハーを化学エンチング剤の のにエンチングすると、鋭い道多角錐、これは はの Dislocation に基づくもので、このエンチビ ントと結晶欠陥とは!: / の対応があるとれ ている。従つて、このエッチピットの密度をも つて単結晶ウェハーの結晶欠陥密度の指標とす る収扱いがなされている。

エッチピットは通常、数十μの大きさを有し ているので、若しエッチピットが相互に十分に 離れて存在していれば、光学顕微鏡で観察する ことにより、その密度を容易に測定することが できる。しかしょ餌ないしはそれ以上のエッチ ピットが互に接近して存在していて部分的に重 なつている場合には、これを個々のエッチピッ トに分離して観察することは一般に困難である。 熟練した観察者ならば凹部の形状や陰影等から 個々のエッチピットを分離して観察することも 不可能ではないが、観察面の映像をテレビカメ う符の撮像装置とコンピュータを用いて自動的 化処理してエッチピット密度を算出する場合に は、何らかの対策を辭じない限り、重なり合つ たゴッチピットを倒々のエッチピットに分離し て初定することはできない。

単結晶ウエハーの選択的エッチングにより形

成されるエッチピットは、ウェハーの種類なよびエッチング面の結晶方位によつて定まる一定の形状を有している。すをわち同一ウエハる。すたおも相似の形状であった、各エッチピットはいずれも同の形のでもいった。すたわち各エッチピットの対応する。エッチピットのこのようを特性は、単結晶のエハーの結晶欠陥部分に形成されたことの必然的結果であると考えられる。

照射し、該表面からの反射光のうちエンチピットからのものを選択して検知装置で受光し、受光した反射光の光線取の数をもつてエッチピットの個数とすることを特徴とする方法に存する。また、本流明に係る装置の要旨は、平担な単

また、不妨別に係る姿質の要音は、予担な小 結晶の表面にエッチング剤による選択的エッチ ングにより形成されているエッチピットの個数 の測定装置であつて、

- (1) 単結晶を保持する手段
- (ii) 単結晶のエッチピットが存在する表面に一 方向から光を照射する手段
- (ii) 単結晶表面への光の照射方向を調整する手段、および
- (i) 単結晶製削からの反射光のうち、エンチピットからの反射光が到達する位置に受光面を有する反射光の検知手段

を有することを特徴とする装置に存する。

本発明についてさらに具体的に説明すれば、 本発明は単結晶ウェハー、例えばシリコンウェ ハー、 GaAB ウェハー、 GaP ウェハー等の結晶・ 欠陥密度の指標としてのエッチピット密度の測定に主に適用されるが、これのみに限定されるものではなく、単結晶表面の選択的エッチングにより形成したエッチピットの測定一般に広く 適用することができる。

単結晶表面の選択的エッチングにより結晶欠陥部分にエッチピットを生成させることは公知であり、例えば GaAs ウェハーの (///) 面の場合には、この面を十分に研摩して平滑にしたのち、3H2 SO4: /H2O2: /H2O の組成を有するエッチング液で室温で 2 O分間エッチングすればよい。これにより逆三角錐状で直径が数十μの凹部すなわちエッチピットが生成する。

本発明方法では、このようなエッチピットの 形成されている単結晶の表面に一方向から光を 無射する。無射光は表面で反射されるが、表面 の平担部からの反射光とエッチピットからの反 射光とでは、反射の方向が異なる。かつまた、 平担部からの反射光は、平担部が速続している ので全体として一つの光線束を形成するが、エ そこからの反射光は、各エッチピット(=反射 面)毎に別々に一つの光線束を形成する。 単結 晶表面の結晶欠陥部分をエッチング剤により選 択的にエッチングして形成したエッチピットの 特性として、前述のように各エッチピットはい ずれも任任何じ形状であり、かついずれも任何 何じ方向に向いているので、これに一方向から 光を照射すると、各エッチピットからいずれも 低陰同じ方向に向う反射光が生ずる。従つてエ ッチピットからの反射光の方向に検知器の受光 血を位置させると、エッチピットからの反射光 を表面の平抵部からの反射光と分離して選択的 に受光することができる。前述の如く、この反 射光は個々のエッチピット征に一つの光線束を 形成している。また、1個以上のエッチピット が部分的に重なり合つて一つの大きな凹部を形 成している場合でも、それを構成する各エッチ ピットの反射消は丘に別個にかつ分離して存在 しているので、介エッチピットからの反射光は

ッチピットは互にへだたつて存在しているので、

やはりそれぞれ別個の光線束を形成する。従つて、検知器で受光した反射光の光線束の数を測定することにより、反射面の数、すなわちエッチピットの数を算出することができる(第1図 参照)。

ものである。例えば GaAs ウェハーの(100)而 のエッチピットの場合には、照射光の方位で 1、変(すなわち中心に位置する光に対して左 右にそれぞれ7.5 変)程度の広がりを有する光 を照射しても、各エッチピットからの反射光を 十分に区別することができ、このような場合も 本発明に含まれるものである。しかし照射光の 入射方位および入射角は、できるだけ揃つてい る方が好ましいことはいうまでもない。何故な らば照射光の方向性が揃つている方が、照射光 の強さに対するエッチピットからの反射光の強 さの比が大きくなり、かつエッチピットからの 反射光がより明瞭となるからである。かつまた、 照射光の方向性の広がりが大きくなり過ぎると、 エッチピットの2つまたはそれ以上の側壁から の反射光が同じ方向に向う場合が生ずるように なる。とのような状態になると、2つのエッチ ピットが部分的に爪なり合つて一つの凹部をな している部分で、それぞれのエッチピットから の反射光が瓜なり合つて一つの大きな反射光の

光線車を形成し、個々のエッチピットな反射光で区別することができなくなる危険性がある。

エンチピットからの反射光を受光してその光線束の数を拝出する校知器としては各種のものを用いることができる。例えば最も簡単には、反射光を感光板上に導いて反射光の映像を作り、それを拡大して肉眼でその数を算出することが

さらに、光線束部の数をカウントするには、互いに隣接した!の領域の数をカウントすればよい。特願昭 58-59176 には、前述のロジンクを高速に遂行するための電子回路のプロンクが記載されており、一映像の処理を1秒以下で実施できる。

できる。しかし通常は、エッチピットからの反 射光をテレビカメラ等の撮像装置に導いてその 撮像面上に反射光の光線束の映像を形成させ、 この映像をコンピュータを組込んだイメージブ ロセッサーで処理して、光線東の数を自動的に 算出する。このような画像処理方法はいくつか 知られており、なかでも特額昭 58-59176の 方法は高速処理が可能なので好ましい。この特 顧昭 58-59176 の方法を本発明に適用する一 例について説明すると、前記の扱像面上の映像 を格子状に配列した矩形の不敬(プロックと称 する)に分割し、各プロック毎の設度(反射光 最に比例した値)平均値を算出する。さらに、 この平均値より、前配の光線東部分とそうでな い背景部分を設度により識別する閾値を算出す る。この各プロック似の閾値により、閾値以上 の点を光線東部分として1と記憶し、それ以外 の点をのと記憶することにより、映像全体に多 少の酸度ムラがあつたとしても正確に光線東部 分と背景部分とを識別記憶することができる。

さらに小売明方法を実施する装置は、受光した反射光の光線果の数を自動的に算出する計算 手段を備えているのが望ましい。 このような計算手段としては、反射光をテレビカメラ等の撮像装置に違いてそこで反射光の光線束の映像を 形成させ、この映像をコンピュータを組込んだ。 イメージプロセッサーで処理する方式がある。

本発明に係る装置の1例について図を参照し て具体的に説明すると、第2図において(1)は反 射明暗視野顕微鏡で、(2)はその照明川光源、(3) はその光路内に設けられた扇形スリットを有す る回伝遮光円板とこれを回伝させる装置、(4)は ハーフミラー、(5)は対物レンズ系、(6)はXY2 自動ステージ装置、(7)は自動焦点調節装置であ る。(8) は 撤 像 装 置 、(9) は A D 変 換 装 置 付 イ メ ー シブロセッサである。(1) はコンピュータシステ ムで、OPはその中央処理装置、OPは記憶装置、 付はプリンターである。この装置で小結晶ウエ ハーのエッチピットを算出する方法について説 明すると、自動ステージ装置(G) に単結晶ウェハ ーを載せ、照明用光顏(2)からとれて光を照射す る。光の大部分は回転遮光円板(3)で遮断され、 スリットを通過した光だけが、対物レンズ系(5) を通つて、単結晶ウェハーに斜め上方から入射 する。入射光は回転遮光円板(3)で一方向に揃え

られているので、エッチピットの或る側壁から の反射が選択的に撮像装置(8)に到達する。回転 避光円板(3)を回転させて入射光の方位を調節す ると、撮像装置(8)に到達する反射光の強さが変 化するので、反射光が最も強く左る位置に円板 を固定する。との状態で擬像装置(8)に到達した 反射光の映像な電気信号に変換し、AD変換装 避付イメージンロセッサ(9)に数値データとして 記憶する。この数値データを仰のコンピュータ システムにより処理し、反射光の映像の数を計 算する。これにより視野中のエッチピット数が 得られるので、母の配憶装置に記憶させておく。 次に似の中火処理装置からの指令で(6)の自動ス テージ装置を駅前し、次の視野を顕微鏡下に持 つてくる。(7)の自動魚点調節装置により魚点を 合わせたのち、前述の映像処理操作を反復する。 既述の如くエッチピットはいずれも同じ方向を 向いているので、今度は回転円板の調節は不要 である。必要な自数上述の映像処理操作を反復 したのち、似の記憶装置のデータにより、平均

エッチピット密度、等エッチピット密度線図等 を好のプリンターで出力する。

第3図は第2図の装置に用いられている回転 遮光円板であり、切はスリット、切は回転軸で ある。スリットの角度は小さいほど照射光のが 向性が良くなりエッチピットが明瞭となり 他方において照射光の光量が減少し、反射光が 弱くなる。従つてスリットの角度は光度の改定 と、得られる反射光の明瞭性とを考慮して する。例えば GaAs ウェハーの (100) 面のエン チピットの場合には、スリット角度を1、1 に しても明瞭な反射光を得ることができる。

また、スリットの長さも必ずしも中心から問辺までの全長にわたつている必要はない。図のように全長にわたるスリットを設けると、ウェハーに対する照射光の入射角が広がることになるので、このことは一面において入射角の関節を行なわなくてもエッチピットからの反射光があるが、他面において反射光の明瞭性が損なわれ易いという欠点があ

る。従つてスリットの半径方向の任意の部分を 遮蔽して、無射光の入射角を調節し得るように するのが好ましい。

本発明によれば、簡単な装置で単結晶表面の エッチピットを容易に測定することができる。

4 図面の簡単を説明

第 / 図は本発明の原理を説明するためのもので、 2 つのエッチピットが部分的に重なつた凹部からエッチピット毎に分離された反射光が得られる状態を示すものである。

第2回は本発明に係る装置の / 例の模式図である。

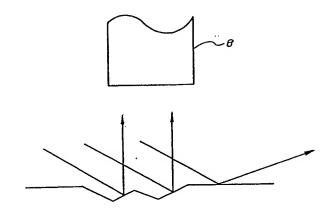
第3回は第2回の装置に用いられている回転 蹠光円板である。

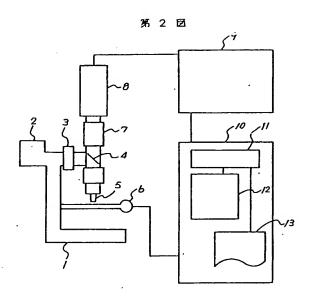
- (1) 反射明暗視野顕微鏡、(2) 照明用光源、
- (3) 回転遊光円板とその回転装置、(4) ハーブミラー、(5) 対物レンズ系、(6) X Y Z 自動ステージ装置、(7) 自動焦点調節装置、
- (8) 撮像装置、(9) A D 変換装置付イメージプロセンサ、(N) コンピュータシステム、

00 中央処理装置、03 記憶装置、03 ブリン・ ター、20 スリット、23 回転軸

第1図

特許出願人 三菱化成工業株式会社 代 理 人 弁理士 長谷川 ー ほか/名





第 3 図

